

「CeBIT 2017」初出展のご案内

ローム株式会社（本社：京都市）は、2017年3月20日（月）～24日（金）にドイツ・ハノーバーで開催される国際情報通信技術見本市「CeBIT 2017」に初出展します。

CeBITは、IoT、ビッグデータ、AI、ロボット等の最先端技術を活用した世界最大級のB to Bソリューション展示会で、今回、日本が初めてパートナー・カントリーとして選ばれました。日本貿易振興機構（JETRO）が主催し、形成するジャパン・パビリオンには、産官学から118社・団体が参加します。

ロームは、ジャパン・パビリオンのエレメントゾーンに出展し、IoT実現のキーデバイスとなるセンサや無線通信技術のほか、業界をリードするSiCパワーデバイスなど、最先端の半導体ソリューションを紹介します。

■主な出展製品

- ・SiCパワーデバイス（Formula - Eインバータ）
- ・マシンヘルスモニタリング
加速度センサ、カラーセンサ、気圧センサ、無線通信IC/モジュール、マイコンボード
- ・ワイヤレス給電送受信制御IC
- ・USB Type-C and USB PD コントローラIC



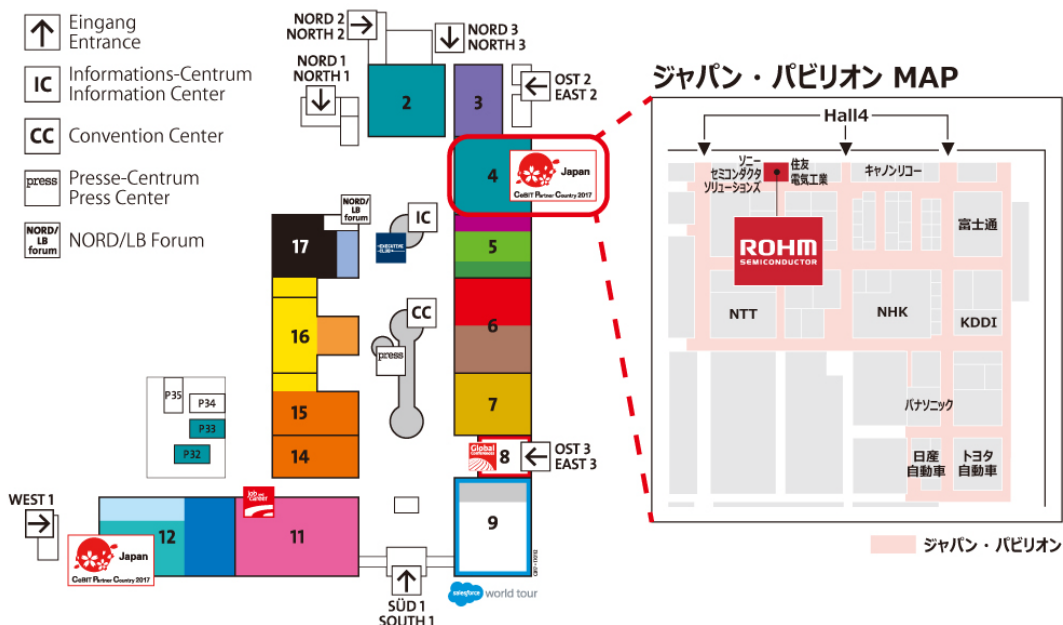
ブースイメージ

■「CeBIT 2017」開催概要

日 時： 2017年3月20日（月）～24日（金） 9：00～18：00

会 場： ドイツ・ハノーバー国際見本市会場

出展ホール： ジャパン・パビリオン内 エレメントゾーン ホール4 / ブースNo. A38-3



<お問い合わせ先>

ローム株式会社 メディア企画部 広報課

press@rohm.co.jp